

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第6352603号
(P6352603)

(45) 発行日 平成30年7月4日(2018.7.4)

(24) 登録日 平成30年6月15日(2018.6.15)

(51) Int.Cl.

F I

GO2B 5/28 (2006.01)

GO2B 5/08 (2006.01)

GO2B 5/28

GO2B 5/08

A

請求項の数 10 外国語出願 (全 34 頁)

(21) 出願番号	特願2013-167895 (P2013-167895)	(73) 特許権者	507342261
(22) 出願日	平成25年8月12日 (2013.8.12)		トヨタ モーター エンジニアリング ア
(65) 公開番号	特開2014-38329 (P2014-38329A)		ンド マニュファクチャリング ノース
(43) 公開日	平成26年2月27日 (2014.2.27)		アメリカ, インコーポレイティド
審査請求日	平成28年8月12日 (2016.8.12)		アメリカ合衆国, ケンタッキー 4101
(31) 優先権主張番号	13/572,071		8, アーランガー, アトランティック ア
(32) 優先日	平成24年8月10日 (2012.8.10)		ベニュー 25
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(73) 特許権者	000003207
			トヨタ自動車株式会社
			愛知県豊田市トヨタ町1番地
		(74) 代理人	100099759
			弁理士 青木 篤
		(74) 代理人	100102819
			弁理士 島田 哲郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 全方向反射体

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

全方向構造色（OSC）多層スタックを設計し製造するための方法において、
初期設計のOSC多層スタックが屈折率値表から選択される屈折率を伴う少なくとも1つの層を有するように、デジタルプロセッサを有するコンピュータを用いてOSC多層スタックのための初期設計するステップと、
前記コンピュータを用いて、初期設計の少なくとも1つの材料と同じ又は異なる屈折率を有した少なくとも1つの追加の層を初期設計のOSC多層スタックに追加して、修正OSC多層スタックを作るステップと、
前記コンピュータ及びニードル最適化を用いて修正OSC多層スタックを最適化することにより、白色光の形をした広帯域電磁放射線を照射し、かつ0°～45°の角度から見たときに500nm未満の狭い電磁放射線帯域を反射可能な最適化OSC多層スタックを決定するステップとを含む方法。

【請求項2】

修正OSC多層スタックが第1の屈折率を有する第1の層と、第1の屈折率と等しくない第2の屈折率を有した第2の層とを有する請求項1に記載の方法。

【請求項3】

修正OSC多層スタックが、第1の屈折率または第2の屈折率と等しくない第3の屈折率を有した第3の層を有する請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

第1、第2、及び第3の屈折率をそれぞれ有する第1、第2および第3の材料から最適化OSC多層スタックを製造するステップを更に含む請求項1～3のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】

最適化OSC多層スタックが合計7層以下の層を有し、等価13層OSC多層スタックと同様、狭い電磁放射線帯域の少なくとも75%を反射する請求項1～4のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

最適化OSC多層スタックが、等価13層OSC多層スタックの25%以内の彩度を有する請求項1～5のいずれか一項に記載の方法。

10

【請求項7】

前記彩度が、等価13層OSC多層スタックの10%以内である請求項6に記載の方法。

【請求項8】

最適化OSC多層スタックが、等価13層OSC多層スタックの25%以内の色相シフトを有する請求項1～7のいずれか一項に記載の方法。

【請求項9】

前記色相シフトが、等価13層OSC多層スタックの10%以内である請求項8に記載の方法。

【請求項10】

20

製造された最適化OSC多層スタックを白色光の形をした前記広帯域電磁放射線で照射するステップと、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たときに500nm未満の狭い電磁放射線帯域を反射するステップとを更に含む請求項1～9のいずれか一項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本開示は全方向反射体に関し、特に、構造色であり、かつ比較的低い屈折率を有する材料で形成された、全方向反射体に関する。

【0002】

なお、本願は、2011年2月5日出願の米国特許出願第13/021,730号の一部継続出願であり、その優先権を主張する。米国特許出願第13/021,730号は、2007年8月12日出願の米国特許出願第11/837,529号および2010年6月4日出願の米国特許出願第12/793,772号の一部継続出願であり、これら全ての出願は、本願と一体をなすものとして引用する。

30

【背景技術】

【0003】

一次元(1-D)フォトリソニック結晶の理論計算に基づいて、全方向(角度に依存しない)構造色のための設計基準が、同時係属中の米国特許出願第11/837,529号(米国特許出願公開第2009/0046368号、以下'529)において教示されるように開発されている。'529において教示するように、図1aは、高屈折率ペア低屈折率の関数としてプロットされた、電磁放射の横磁場モード(TMモード)と横電場モード(TEモード)に対するミッドレンジ対レンジ比が0.2%に等しい、グラフを示している。この図は更に、2つのデータポイントを示している。一方は、屈折率が2.8の第1の材料と屈折率が2.5の第2の材料で形成した「理想的な」多層スタックに該当し、他方は、真空蒸着で形成した、結果としての屈折率が2.3の TiO_2 と結果としての屈折率が2.0の HfO_2 を有する、実際に製造した多層スタックに該当する。

40

【0004】

図1bを参照すると、入射角の関数としての反射率のプロットが、 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ の角度から見たときの理想的な多層スタックによって提示される、全方向特性を示している。反対に、図1cは、実際に製造された多層スタックによって提示される、全方向特性の低下

50

、特に、 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ から $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$ への角度に依存しない反射率の低下を示している。

【0005】

波長に対する反射率のプロット上で、反射電磁波の角度無依存帯域は、図1dにおいて両方向矢印で示される波長範囲によって示されるように、 0° と $^{\circ}$ との間の角度から見る場合、多層スタックの共通の反射率である。本開示の目的に対して、角度無依存反射放射のこの帯域は、2つの反射率曲線 (0° と $^{\circ}$) に対する半値全幅 (FWHM) の平均値として測定され、かつ、以降において、角度 0° と $^{\circ}$ との間で見たときの全方向帯域として言及される。図1bと1cに対する全方向反射の範囲、即ち $^{\circ}$ が、それぞれ 90° と 60° であることが好ましい。

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

所望のものより小さい屈折率で全方向構造色を製造することによって、結果として、所望のものより小さい角度無依存反射を生じうることが好ましい。更に、比較的高い屈折率を示す材料で全方向構造色を製造することは、恐ろしく高くつくことがある。従って、全方向構造色を提供し、かつ、比較的低い屈折率を有する材料で製造が可能な多層スタックが望ましい。

【課題を解決するための手段】

【0007】

20

本開示は、非周期積層構造を有した全方向構造色 (OSC) に関する。OSCは、外表面と少なくとも2つの層とを含むことができる。前記少なくとも2つの層は、第1の屈折率を有する少なくとも1つの第1の層A1と、第2の屈折率を有する少なくとも1つの第2の層B1とを含むことができる。少なくとも層A1、B1は交互に積み重ねられており、各々所定の厚さ d_{A1} 、 d_{B1} を有している。一般的に厚さ d_{A1} は厚さ d_{B1} とは異なっており、多層スタックが非周期的層構造を有するようになっている。更に、多層スタックは、外表面に対して垂直な方向から $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度において、白色光のような電磁波によって、外表面を照射したときに、 500nm よりも低い電磁波の狭い電磁放射線帯域の少なくとも50%を反射する。

【0008】

30

幾つかの例では、第3の屈折率を有する所定の厚さ d_{C1} の少なくとも1つの第3の層C1を含むことができる。少なくとも層A1、B1、C1は交互に積み重ねられており、 d_{C1} は所定の厚さ d_{A1} 、 d_{B1} と異なっている。更に他の例では、第4の屈折率を有する所定の厚さ d_{D1} の少なくとも1つの第4の層D1を含むことができる。少なくとも層A1、B1、C1、D1は交互に積み重ねられており、 d_{D1} は所定の厚さ d_{A1} 、 d_{B1} 、 d_{C1} と異なっている。

【0009】

更に他の例では、第5の屈折率を有する所定の厚さ d_{E1} の少なくとも1つの第5の層E1を含むことができる。少なくとも層A1、B1、C1、D1、E1は交互に積み重ねられており、 d_{E1} は所定の厚さ d_{A1} 、 d_{B1} 、 d_{C1} と、 d_{D1} と異なっている。

40

【0010】

第1、第2、第3、第4および/または第5の屈折率の材料は、少なくとも3つの層を有した多層スタックを製造するために、現在用いられている或いは将来用いられるであろう当業者に周知のどのような材料でもよい。こうした材料は、例えば、酸化チタン、酸化ケイ素、雲母、酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、銀、クロム等とすることができる。更に、本開示は、5つの異なる屈折率の材料による層に限定されず、OSCのために望ましい設計パラメータが得られる限り、どのような数の異なる材料を含むこともできる。

【0011】

また、広帯域電磁波源を準備し、既述したOSCを含むプロセスにおいて、電磁波の狭い帯域を全方位反射するためのプロセスが開示される。その後、OSCは、多層スタック

50

の表面に垂直な方向に対して $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度で広帯域電磁波源に暴露され、 500 nm 未満の狭い帯域の電磁放射線が反射される。

【0012】

また、ある例では、OSCおよび前記プロセスは、多層スタックの外表面に垂直な方向に対して $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$ の角度で、前記外表面を概ね広帯域電磁波に露出したとき 200 nm 未満の狭い帯域の電磁波の 50% 超を反射可能である。他の例では、OSCおよびプロセスは、多層スタックの外表面に垂直な方向に対して $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の角度で、前記外表面を概ね広帯域電磁波に露出したとき 200 nm 未満の狭い帯域の電磁波の 50% 超を反射可能である。更に他の例では、OSCおよび前記プロセスは、多層スタックの外表面に垂直な方向に対して $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度で、前記外表面を概ね広帯域電磁波に露出したとき 100 nm 未満の狭い帯域の電磁波の 50% 超を反射可能である。ここに開示されるOSCは、既述のようにして反射された狭い帯域の電磁波に加えて、 400 nm 未満の波長を有した赤外電磁波を 50% よりも多く反射可能である。

10

【0013】

また、OSC多層スタックを設計し製造するプロセスが提供される。このプロセスは、少なくとも1つのモジュールを実行可能なデジタルプロセッサとOSC多層スタックを製造するために利用可能な種々の材料に対応した屈折率のテーブルとを含むコンピュータを準備することを含む。OSC多層スタックのための初期設計が提供され、そして、該初期設計はテーブルの屈折率値から選択される屈折率を有した少なくとも1つの層を有することができる。該少なくとも1つの層に、初期設計OSC多層スタックを加えて、修正OSC多層スタックが生成される。前記少なくとも1つの層は、初期設計の少なくとも1つの層と同じ或いは異なる屈折率を有する。その後、最適なOSC多層スタックが演算されるまで、修正OSC多層スタックの各層の厚さが、メリット関数モジュールを用いて演算される。更に、最適化されたOSC多層スタックは、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たとき、 500 nm 未満の狭いバンドの電磁波を反射可能である。また、他の例では、ニードル最適化技術的を用いて、前記プロセスはOSC多層スタックを最適化する。

20

【0014】

修正OSC多層スタックは、第1の屈折率を有する第1の層と、第1の屈折率と等しくない第2の屈折率を有した第2の層とを有することができる。更に、修正OSC多層スタックは、第1の屈折率または第2の屈折率と等しくない第3の屈折率を有した第3の層を有することができる。更に、前記プロセスは、第1、第2および第3の屈折率をそれぞれ有する第1、第2および第3の材料を準備し、そして、メリット関数モジュールを用いて計算される最適化された厚みを有する第1、第2および第3の材料でOSC多層スタックを製造することを含むことができる。最適化OSC多層スタックは、合計7層以下の層を有し、等価13層OSC多層スタックと同様、狭い電磁放射線帯域の少なくとも 75% を反射するようにできる。ある例では、最適化OSC多層スタックが、合計7層以下の層を有し、等価13層OSC多層スタックの 25% 以内の彩度を有するようにできる。更に、他の例では、最適化OSC多層スタックが、等価13層OSC多層スタックの 10% 以内の彩度を有するようにできる。更に、最適化OSC多層スタックが、等価13層OSC多層スタックの 25% 以内の色相シフト、好ましくは等価13層OSC多層スタックの 10% 以内の色相シフトを有するようにできる。

30

40

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1a】全方向構造色に必要な屈折率ゾーンを示すグラフである。

【図1b】完全な全方向性を示す、計算された即ち理想的な帯域構造を示すグラフである。

。

【図1c】製造された全方向反射体の実際の帯域構造を示すグラフである。

【図1d】多層スタックの全方向帯域を示すグラフである。

【図2】2つの異なる材料と該当する一個の等価層から形成された3層構造を示す。

【図3】全方向反射体と一個の等価層設計の、オリジナルプロトタイプ構造を示す。

50

【図 4】屈折率 2.5 の低屈折率材料と屈折率 2.89 の高屈折率材料で形成された 13 層構造に置き換えた、第 1 の材料と第 2 の材料で形成される 39 層等価構造に対する、波長に対する反射率のグラフである。

【図 5】等価層近似の改良された設計概念を示す。

【図 6】13 層構造に等価の 39 層構造に対する、波長に対する反射率のグラフである。

【図 7】39 層構造と 13 層構造間の、最大波長差 (X) と最大反射率差 (Y) のグラフである。

【図 8】0° および 45° の入射角に対する、13 層周期構造と等価 13 層非周期的構造間の X の、低屈折率材料と高屈折率材料に対する屈折率値の関数としてのプロットである。

10

【図 9】0° および 45° の入射角に対する、23 層周期構造と等価 23 層非周期的構造間の X の、低屈折率材料と高屈折率材料に対する屈折率値の関数としてのプロットである。

【図 10】0° および 45° の入射角に対する、13 層周期構造と等価 13 層非周期的構造間の Y の、低屈折率材料と高屈折率材料に対する屈折率値の関数としてのプロットである。

【図 11】0° および 45° の入射角に対する、23 層周期構造と等価 23 層非周期的構造間の Y の、低屈折率材料と高屈折率材料に対する屈折率値の関数としてのプロットである。

【図 12】本開示の一実施形態に係る 13 層非周期構造の層に対する、層厚と屈折率のプロットである。

20

【図 13】本開示の一実施形態に係る 23 層非周期構造の層に対する、層厚と屈折率のプロットである。

【図 14】全方位構造色多層構造体の改良を示す略図である。

【図 15】本開示の 1 つの実施形態による多層スタックの略図である。

【図 16】本開示の 1 つの実施形態による多層スタックを製造するプロセスのフローチャートである。

【図 17A】7 層 $\text{TiO}_2 - \text{SiO}_2 - \text{ZrO}_2$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 17B】図 17A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

30

【図 18A】8 層 $\text{TiO}_2 - \text{SiO}_2 - \text{ZrO}_2$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 18B】図 18A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 19A】10 層 $\text{TiO}_2 - \text{SiO}_2 - \text{ZrO}_2$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 19B】図 19A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 20A】11 層 $\text{TiO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Cr} - \text{Nb}_2\text{O}_5$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 20B】図 20A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 21A】12 層 $\text{TiO}_2 - \text{Ag} - \text{Cr} - \text{ZrO}_2 - \text{Nb}_2\text{O}_5$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

40

【図 21B】図 21A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 22A】13 層 $\text{TiO}_2 - \text{Ag} - \text{Cr} - \text{ZrO}_2 - \text{Nb}_2\text{O}_5$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 22B】図 22A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 23A】3 層 $\text{TiO}_2 - \text{SiO}_2$ 多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 23B】図 23A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 24A】5 層 $\text{TiO}_2 - \text{SiO}_2$ - 雲母多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

50

【図 2 4 B】図 2 4 A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 2 5 A】7 層 TiO_2 - SiO_2 - 雲母多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 2 5 B】図 2 5 A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 2 6 A】10 層 TiO_2 - SiO_2 - 雲母多層スタックの各層の厚さと材料とを示したグラフである。

【図 2 6 B】図 2 6 A に示した多層多層スタックの全方位バンドを示すグラフである。

【図 2 7】P 関数および OSC 多層スタックへの追加層の挿入を示すグラフである。

【図 2 8】本開示の実施形態によるプロセスを示す図である。

【図 2 9 A】5 層および 3 層最適化 SiO_2 - TiO_2 - 多層スタックの波長に対する反射率を 31 層および 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

10

【図 2 9 B】3 層、5 層および 7 層最適化 SiO_2 - TiO_2 - 多層スタックの波長に対する反射率を 31 層および 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図 2 9 C】0° および 45° の角度で見たときの 3 層、5 層および 7 層最適化 SiO_2 - TiO_2 多層スタックの波長に対する反射率を 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図 2 9 D】3 層最適化 SiO_2 - TiO_2 多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

20

【図 2 9 E】5 層最適化 SiO_2 - TiO_2 - 雲母多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

【図 2 9 F】7 層最適化 SiO_2 - TiO_2 - 雲母多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

【図 3 0 A】0° および 45° の角度で見たときの 6 層最適化 SiO_2 - 雲母 - ZnS 多層スタックの波長に対する反射率を図 2 9 に示した 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図 3 0 B】6 層最適化 SiO_2 - 雲母 - ZnS 多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

【図 3 1 A】8 層最適化 TiO_2 - Cr - ZnS - SiO_2 - MgF_2 多層スタックの波長に対する反射率を図 2 9 に示した 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

30

【図 3 1 B】8 層最適化 TiO_2 - Cr - ZnS - SiO_2 - MgF_2 多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

【図 3 1 C】6 層最適化 TiO_2 - Cr - MgF_2 - SiO_2 多層スタックの波長に対する反射率を図 2 9 に示した 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図 3 1 D】6 層最適化 TiO_2 - Cr - MgF_2 - SiO_2 多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

40

【図 3 2 A】0° および 45° の角度で見たときの 5 層最適化 SiO_2 - TiO_2 - Cr 多層スタックの波長に対する反射率を図 2 9 に示した 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図 3 2 B】5 層最適化 SiO_2 - TiO_2 - Cr 多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

【図 3 3 A】0° および 45° の角度で見たときの 5 層最適化 TiO_2 - Cr - MgF_2 多層スタックの波長に対する反射率を図 2 9 に示した 13 層 HfO_2 - TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図 3 3 B】5 層最適化 TiO_2 - Cr - MgF_2 多層スタックの厚さ、彩度 (C^*)、色相シフト ($H(a,b)$) および反射率 ($\text{Max } R$) を示すグラフである。

50

【図34A】1層、2層および3層最適化 $ZnS-SiO_2$ 多層スタックの波長に対する反射率を示すグラフである。

【図34B】1層最適化 ZnS 多層スタックの厚さおよび彩度(C^*)を示すグラフである。

【図34C】2層最適化 $ZnS-SiO_2$ 多層スタックの厚さおよび彩度(C^*)を示すグラフである。

【図34D】3層最適化 $ZnS-SiO_2$ 多層スタックの厚さおよび彩度(C^*)を示すグラフである。

【図35A】 0° および 45° の角度で見たときの5層最適化 $ZnS-TiO_2-Nb_2O_5-SiO_2$ 多層スタックの波長に対する反射率を図29に示した13層 HfO_2-TiO_2 等価多層スタックと比較したグラフである。

【図35B】5層最適化 $ZnS-TiO_2-Nb_2O_5-SiO_2$ 多層スタックの厚さ、彩度(C^*)および反射率($Max R$)を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0016】

本開示は、 $0^\circ \sim 45^\circ$ の角度から見たときに、500nm未満の電磁波帯域を反射可能な全方向反射体を開示する。言い換えると、この全方向反射体は、 $0^\circ \sim 45^\circ$ の角度から見たときに、500nm未満の全方向帯域を有している。この全方向反射体は、高屈折率材料の複数の層と低屈折率材料の複数の層とを有する多層スタックを含んでも良い。高屈折率材料の複数の層と低屈折率材料の複数の層は交互に重なり合いおよび/または互いに交差し、かつ、非周期構造が形成されるような厚さを持つことができる。ある場合には、 $0^\circ \sim 65^\circ$ の角度から見たとき、この全方向帯域は200nm未満であり、その他の場合、全方向帯域は、 $0^\circ \sim 80^\circ$ の角度から見たときに200nm未満である。

【0017】

高屈折率材料は、1.5と2.6を含む間の屈折率を有し、低屈折率材料は、0.75と2.0を含む間の屈折率を有することができる。ある場合には、多層スタックは少なくとも全体で2層を有し、別の場合には、多層スタックは少なくとも全体で3層を有することができる。更に別の場合には、多層スタックは少なくとも7層を有する。更に他の例では、多層スタックは少なくとも13層を有し、或いは少なくとも19層を有する。

【0018】

非周期構造に関して、高屈折率材料の複数の層は、 $H_1, H_2, H_3 \dots H_n$ として特定され、低屈折率材料の複数の層は、 $L_1, L_2, L_3 \dots L_m$ として特定され、これらの層は、 $d_{H_1}, d_{H_2}, d_{H_3} \dots d_{H_n}$ と $d_{L_1}, d_{L_2}, d_{L_3} \dots d_{L_m}$ として特定される厚さを有する。更に、厚さ d_{H_1} は通常、厚さ d_{H_2}, d_{H_3} または d_{H_n} の少なくとも1つと同じではなく、厚さ d_{L_1} は通常、厚さ d_{L_2}, d_{L_3} または d_{L_m} の少なくとも1つと同じではない。ある場合には、厚さ d_{H_1} は d_{H_2} と d_{H_3} とは異なり、および/または、厚さ d_{L_1} は d_{L_2} と d_{L_3} とも異なる。その他の場合、厚さ d_{H_1} は $d_{H_2}, d_{H_3} \dots$ および d_{H_n} と異なり、および/または、厚さ d_{L_1} は $d_{L_2}, d_{L_3} \dots$ および d_{L_m} と異なる。

【0019】

多層スタックは、フレーク(薄片)の形状であっても良く、このフレークは0.5と5 μm 間の範囲の平均厚さおよび/または5と5 μm 間の平均径を有していても良い。このフレークは、塗料および/または紫外保護被膜を提供するために、バインダー(結合剤)と混合されても良い。

【0020】

電磁波の狭い帯域を全方向に反射する方法も又開示される。この方法は、 $H_1, H_2, H_3 \dots H_n$ として特定される高屈折率材料の複数の層と、 $L_1, L_2, L_3 \dots L_m$ として特定される低屈折率材料の複数の層とを有する多層スタックを準備するステップを含む。異なる材料の層が交互に重なり合いおよび/または交互に交差する。高屈折率材料と低屈折率材料の複数の層は、それぞれ、 $d_{H_1}, d_{H_2}, d_{H_3} \dots d_{H_n}$ および $d_{L_1}, d_{L_2}, d_{L_3} \dots d_{L_m}$ と異なる。

10

20

30

40

50

2、 $d_{L3} \dots d_{Lm}$ として特定される既定の厚さを有し、かつ、厚さ d_{H1} は d_{H2} 、 $d_{H3} \dots$ および/または d_{Hn} と異なり、更に、厚さ d_{L1} は、 d_{L2} 、 $d_{L3} \dots$ および/または d_{Lm} と異なっても良い。このようにして、多層スタックは非周期層構造を有することができる。

【0021】

広帯域電磁波源が更に設けられ、かつ、多層スタックを照射するために使用される。その後、500nm未満の全方向帯域が、 $0^\circ \sim 45^\circ$ の角度から見たときに、多層スタックから反射される。ある場合には、 $0^\circ \sim 65^\circ$ の範囲の角度から見たとき、更に別の場合には、 $0^\circ \sim 80^\circ$ の範囲の角度から見たとき、200nm未満の全方向帯域は角度無依存である。全方向帯域は、可視光領域内であり、または、紫外領域内であり或いは赤外領域内であり得る。更に、多層スタックはフレーク（薄片）の形態とすることができ、そして、このフレークは、全方向構造色である塗料を作るために、バインダーと混合したり、或いは、しなくとも良い。

【0022】

発明性を有する多層スタックの開発を、理論的制約に捕らわれず、以下で議論する。等価層技術の研究において開発され、本開示におけるように全方向性に対処するのではない等価層理論では、単一の材料の光学特性は、予め設定された高および低屈折率を有する3層構造の対称性のある組合せによって複製可能である、と述べている（Alexander V. Tikhonravov, Michael K. Trubetskov, Tatiana V. Amotchkina, and Alfred Thelen, “Optical coating design algorithm based on the equivalent layers theory” Appl. Optics, 45, 7, 1530, 2006参照）。例えば、図2は、 n_1 および n_2 に等しい屈折率を有し、かつ、物理的厚さ d_1 および d_2 を有する3層2材料構造が、屈折率 N と厚さ D を有する材料の1個の層に等価であることを示している。特性マトリックス(M)は構造光学特性の全てを記述することが可能であり、Herpinの理論は、等価のマトリックス(M_E)を達成することが出来れば、等価単層構造は、3層構造と同一の光学特性を有し得ることを記述している。

【0023】

M_E に対する解は、結果として、オリジナル構造に近似する、非固有の解集合を生じる。それで、以下の式(1)、(2)に示す M および M_E に対する表現は、2つのマトリックス M および M_E の各マトリックス要素が互いに等しい、等価な3層構造の存在に対する基準を確立するために用いることができる。

【数1】

$$M = \begin{bmatrix} \cos 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 - p \sin 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 & \frac{1}{n_1} (\sin 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 + p \cos 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 + q \sin 2\varphi_2) \\ n_1 (\sin 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 + p \cos 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 - q \sin 2\varphi_2) & \cos 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 - p \sin 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

ここで、

$$p = \frac{1}{2} \left(\frac{n_1}{n_2} + \frac{n_2}{n_1} \right), \quad q = \frac{1}{2} \left(\frac{n_1}{n_2} - \frac{n_2}{n_1} \right), \quad \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} (n_1 d_1), \quad \varphi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 d_2), \quad \lambda = \text{反射波長}$$

$$M_E = \begin{bmatrix} \cos \Phi & \frac{1}{N} \sin \Phi \\ iN \sin \Phi & \cos \Phi \end{bmatrix} \quad (2)$$

このようにすることによって、3層構造のために用いられる2つのマトリックスの構造パラメータに対して、以下の式が導出される。

【数 2】

$$\cos\Phi = \cos 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 - p \sin 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 \quad (3)$$

$$N = n_1 \sqrt{\frac{\sin 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 + p \cos 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 - q \sin 2\varphi_2}{\sin 2\varphi_1 \cos 2\varphi_2 + p \cos 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2 + q \sin 2\varphi_2}} \quad (4)$$

10

そして、理想的な全方向反射体のオリジナル設計が、異なる出発材料で形成された等価構造で複製することができる。

【0024】

以下に、全方向構造色を設計しおよび／または提供するために、等価層理論を使用する、説明的な事例について議論する。

【0025】

(事例)

屈折率 2.89 の高屈折率材料と屈折率 2.5 の低屈折率材料から出発し、4 分の 1 波長厚み基準を使用して、与えられたターゲット波長に対する高屈折率材料 d_H の厚さと低屈折率材料 d_L の厚さは、以下の式 (5) から計算することができる。

20

$$d_H = \lambda / 4 n_H, \quad d_L = \lambda / 4 n_L \quad (5)$$

【0026】

ターゲット波長 575 nm を使用すると、高屈折率材料の層厚は約 49.7 nm となり、低屈折率材料の層厚は約 57.5 nm となる。このような構造の、結果的な波長対反射率は、MATLAB のために書かれた一次元 (1-D) フォトニック計算機 (Photonic Calculator) を使用して生成することができる。この計算機は、1-D 光学的層状媒質の反射率、透過率および吸収率を計算するために、行列方法を使用する。

【0027】

異なる出発材料を用いた等価構成に関して、屈折率 1.28 の第 1 の材料と屈折率 2.0 の第 2 の材料が仮定された。更に、50% の TE モードと 50% の TM モードを有する自然光である照射電磁波に対して 0° の入射角と、空気の移動媒体と、ガラス基板が仮定された。3 個の等価層によってそれぞれのオリジナル層を置き換えた概略表現を図 3 に示す。この図に示すように、オリジナルプロトタイプの各層に置き換えて使用される各等価層の厚さが、決定すべき値となる。

30

【0028】

オリジナルプロトタイプの高屈折率材料に対する屈折率と低屈折率材料に対する屈折率の入力によって、シミュレーションを開始することができる。更に、2 つの材料の厚さを含めることができ、そして、1-D フォトニック計算機が波長に対する反射率のプロットを生成することができる。

40

【0029】

各単層の光学特性に一致させるために 3 つの等価層を提供することに関して、第 1 の層と第 3 の層が等しいと仮定し、結果的な波長対反射率曲線をオリジナル基準と比較して、個々の等価層の厚さを変えることにより、最適化を行うことができる。オリジナル 13 層スタックの各層を 3 つの等価層で置き換えるシミュレーションの一例を図 4 に示す。図 4 では、図 3 に示す全 13 層のオリジナル基準構造を、各オリジナル層を 3 個の等価層で複製している。従って、 $13 \times 3 = 39$ 層に対するシミュレーションを出発材料として選択し、ここで第 1 の材料 ($n_1 = 1.28$) と第 2 の材料 ($n_2 = 2.0$) の厚さを、1 から 500 nm まで変化させた。図 4 は、第 1 の材料の厚さ 99 nm と第 2 の材料の厚さ 14 nm の等価 39 層構造の最適化が、オリジナル 13 層構造と比較した場合に、波長の関

50

数としての反射率に対して同様の結果を提供したことを示している。等価な 39 層構造は更に、オリジナルな 13 層構造に存在する側波帯を大きく減少させる結果となる。このように、屈折率 2.89 の高屈折率材料と屈折率 2.5 の低屈折率材料を有する、オリジナルな 2 材料の 13 層構造が、屈折率 2.0 の高屈折率材料と屈折率 1.28 の低屈折率材料を有する 2 材料の 39 層構造と置き換え可能であることを示している。

【0030】

材料選択と製造技術に関して更なる柔軟性を持たせるために、層厚の最適化計算において層を結合しない概念を導入する。このように、オリジナル 13 層スタックの層を等価な 3 層スタックの繰り返しと置き換える以前の概念は放棄され、そして、各層は、その最終的な厚さを決定する、それぞれの乗数を有する。例えば、39 層構造は、39 個の異なる多重変数を有し、従って、それぞれが異なる厚さを有する 39 層を持つことができる。

【0031】

図 5 は、2 つの材料を使用し、その一個は高屈折率 (N_{high}) を有し、もう一個は低屈折率 (N_{low}) を有する、39 層構造を示している。この図に示すように、これらの層のそれぞれの厚さは、乗数 ($Mult_i$) に基準波長を掛けたものをそれぞれの屈折率と 4 または 8 の何れかで割ったものに等しい。更に、高屈折率材料の交互の層は、 $H1$ 、 $H2$ 、 $H3 \dots Hn$ として特定され、低屈折率材料の交互の層は $L1$ 、 $L2$ 、 $L3 \dots Ln$ として特定される。更に、各層は、図示するように、 d_{H1} 、 d_{H2} 、 $d_{H3} \dots d_{Hn}$ および d_{L1} 、 d_{L2} 、 $d_{L3} \dots d_{Ln}$ として特定される厚さを有している。4 分の 1 或いは 8 分の 1 の乗算を実施する必要はないが、しかし、この例では、以前の実験および / または計算の経験に単に基づいて、このような乗数が含まれている。

【0032】

以下の表 1 を参照すると、MATLAB の Optimization Toolbox (商標) 内の LSQCURVEFIT モジュールを用いて、39 層構造に対して決定された乗数値のリストが示されている。

【表 1】

“高” 奇数層厚さ (nm) = $Mult_i * 550 / (8 * N) = d_{Hi}$						
“低” 偶数層厚さ (nm) = $Mult_i * 550 / (4 * N) = d_{Li}$						
(乗数リスト) 乗数値						
(M1) 0.0435	(M2) 1.2139	(M3) 0.1307	(M4) 0.8384	(M5) 2.2490	(M6) 1.2396	(M7) 1.7736
(M8) 1.1475	(M9) 2.2261	(M10) 0.0101	(M11) 0.0122	(M12) 1.0889	(M13) 2.0830	(M14) 1.1047
(M15) 2.2077	(M16) 1.0959	(M17) 0.0100	(M18) 0.0101	(M19) 2.0387	(M20) 1.1277	(M21) 2.0575
(M22) 1.4407	(M23) 0.6883	(M24) 1.8276	(M25) 1.0380	(M26) 0.5775	(M27) 0.7862	(M28) 0.6875
(M29) 0.7576	(M30) 0.9844	(M31) 0.3575	(M32) 1.0429	(M33) 0.5748	(M34) 0.6599	(M35) 0.9185
(M36) 0.7343	(M37) 0.5068	(M38) 0.876	(M39) 0.3094			

【0033】

表 1 の乗数と、入射角 0、15、30 および 45° を使用して反射率の計算を行い、色変化、即ち反射帯域のシフトが異なる角度で起こるか否かを決定した。角度を増加させても平均波長は変化せず、その結果、真に全方向色となることが望ましい。図 6 に示すように、入射角が増加すると、計算は、平均反射波長の連続した「ブルーシフト」を示した。しかし、このシフトは 75 nm 未満であり、従って、全方向構造色を示す非周期的層構造が提供された。

【0034】

全方向反射体を作るために使用することができる可能な材料の広範囲の評価を展開するために、「高」屈折率材料に対して1.4から2.3の範囲で、「低」屈折率材料に対して1.2から2.1範囲の屈折率を有する材料に対して、計算を行った。最適化パラメータは、オリジナルのプロトタイプと等価層設計の間で最大波長差（ X ）の絶対値として、かつオリジナルのプロトタイプと等価層設計の間での最大反射率差（ Y ）の絶対値として、定義した。図7に X と Y の例を示す。オリジナルなプロトタイプ構造と等価層設計に対する X および Y 座標を、 X および Y を計算するために選択した。更に、屈折率ペアの関数として、 X および Y を可視的に示すために、図8～図11のようなプロットを展開し、以下に検討する。

10

【0035】

図8は、入射角0°および45°における、オリジナルの13層プロトタイプと等価13層非周期設計間の X における違いを示し、グラフに示す陰影を付した円の直径は、オリジナルプロトタイプと等価層設計間の X に比例している。陰影付きの円が大きくなれば成る程、 X の値が大きくなり、その結果、オリジナル13層プロトタイプとより低い屈折率を有する2つの材料で形成された等価非周期層設計との間の最大波長シフトも大きくなる。この方法で、オリジナル13層プロトタイプと等価非周期層設計間の最大波長において、小さな相違が存在する屈折率ペアを、容易に識別することができる。同様に、図9は、入射角が0°および45°における、オリジナル23層プロトタイプと等価23層非周期設計間の X を示している。

20

【0036】

図10および11を参照すると、13層および23層オリジナルプロトタイプと等価13層および23層非周期層設計間の Y がそれぞれ、入射角0°および45°に対して屈折率ペアの関数として示されている。図8および9と同様に、図10および11を再検討することによって、オリジナル多層プロトタイプと等価非周期多層構成間の X と Y において、差が小さな屈折率ペアを識別することができる。例えば、図8～図11を検討することによって、1.5から1.7の範囲の屈折率を有する第1の材料と2.0から2.3の範囲の屈折率を有する第2の材料が、約575nmに中心を有する色/反射帯域を有する全方向構造色を提示する、非周期多層スタックを作るのに適していることが分かる。

【0037】

ターゲットの反射帯域（即ち、異なる色）を変えること或いは異なるものを選択することで、図8～図11に示す実際の傾向を変化させることが好ましい。しかしながら、傾向は依然として存在し、その結果、適切な屈折率ペアの識別が提供される。

30

【0038】

非周期的全方向構造色に対して実際の設計厚さを示す図12は、屈折率2.0を有する第1の材料と屈折率1.6を有する第2の材料とから形成される13層非周期的多層に対して、厚さの概略プロットを示している。種々の層の厚さを細長い四角によって示しており、この四角は左側の Y 軸に対応し、各層の屈折率を黒い菱形で示し、これは右側の Y 軸に対応する。同様に、屈折率2.2の第1の材料と屈折率1.7の第2の材料を使用して形成された23層非周期全方向構造色に対する層厚が、図13に示されている。

40

【0039】

このように、以前に入手可能なものよりも大きな範囲の材料を使用して、殆ど全ての所望の波長に対して、全方向構造色を設計し、製造することができる。このような材料は、金属、半導体、セラミック、ポリマーおよびそれらの組合せを含む。より大きな範囲の材料を使用する機会、所望の多層スタック/構造を作るために、より広い範囲の製造技術を利用可能とする。

【0040】

上述のことに加えて、多層スタックは、少なくとも1つの第3の屈折率材料層C1、少なくとも1つの第4の屈折率材料層D1、および/または、少なくとも1つの第5の屈折率材料層E1を有することができる。少なくとも1つのA1、B1、C1、D1および/ま

50

たはE 1は各々、適切な屈折率を有し、今日または将来において、ゾルゲル材料、真空被着技術、積層技術などのプロセス、技術、設備等を用いて多層構造を生産するために使用されるものとしてまたは好適に使用可能なものとして公知である、当業者にとって公知の任意の材料から形成され得るさまざまな材料層を有することができる。

【0041】

図14を参照すると、低屈折率材料 N_L と高屈折率材料 N_H とから成る複数の層を交互に配設した多層スタック10から形成された全方向構造色(OSC)が概略的に例示されている。低屈折率材料および高屈折率材料の各々は、それぞれ対応した厚み h_1 および h_2 を有する。OSCを形成する多層スタック20の他の変形例が本明細書において開示されている。この変形例では、低屈折率材料 N_L と高屈折率材料 N_H は、異なる厚み h_1 、 h_2 、 h_3 、... h_6 で示すように、多層スタック全体を通して必ずしも同じ厚みを有する必要がない。本明細書で開示されている更なる改良によると、OSCを形成する多層スタック構造30は、第1の屈折率材料 N_1 、第2の屈折率材料 N_2 、第3の屈折率材料 N_3 、第4の屈折率材料 N_4 および第5の屈折率材料 N_5 を含む。更に、材料層の各々は、異なる厚み h_1 、 h_2 、 h_3 、 h_4 および h_5 により略示するように異なる厚みを有することができる。

10

【0042】

図15において、上記多層スタック30の1つの代替例の全体が参照番号32にて示されている。多層スタック32は複数の層320を有している。この複数の層は、例示のみを目的として、参照番号322で示す第1の屈折率材料層A1、324で示す第2の屈折率材料層B1、326で示す第1の屈折率材料の追加層A2および、328で示す第3の屈折率材料層C1として示されている。また図15に示すように、330においてXとして例示的に示すように異なる材料から形成することができる、第1、第2または第3の屈折率材料から形成された追加層を含むことが可能である。層322~330の各々は、固有の厚み、 d_{A1} 、 d_{B1} 、 d_{A2} 、 d_{C1} 、... d_X を有することができる。このようにして、少なくとも2つの異なる材料から形成された、そして一部のケースでは少なくともここでは異なる材料で形成された少なくとも3つの層を有し、かつ非周期的層構造を有する多層スタックが提供され、全方向反射体として使用される。

20

【0043】

本明細書において全方向反射体とも称されるこのようなOSCを製造するプロセスは、図16において参照番号34で全体として示されている。プロセス34は、ステップ340で所望の全方向反射帯域を有する全方向構造色のための2つの材料の四分の一波長設計を使用するステップを含むことができる。その後、ステップ342で展開されている四分の一波長設計に、等価層アプローチを適用して、四分の一波長設計を改良し、例えばより低い屈折率を有する材料などの代替的材料を使用できるようにすることができる。ステップ342で提供されるまたは得られる設計をステップ344で使用して、初期試験を提供することができ、或いは代替的に、ステップ340で展開された四分の一波長設計をステップ344での初期試験のために使用することができる。ステップ346では、材料の数を2つから少なくとも3つまで増大させるような形で、追加の最適化を提供することができる。

30

40

【0044】

ステップ348では、最適な着色、反射率、設計パラメータなどが達成されたか否かに関して、ステップ346で提供された設計を判定する。所望の特性またはパラメータが達成されていない場合、プロセスは、ステップ340から再開するかまたはステップ342から再開することができる。最適な着色、設計パラメータなどが達成された場合、プロセスはステップ350まで進むことができ、このステップにおいて、多層スタックが提供され、基板から取出され、顔料を調製するために使用される。一変形例では、多層スタックを薄いフィルムとして基板に適用し、そこに残して所望の着色を提供することができる。

【0045】

図16に示されているような方法を使用して、図17~図26は、さまざまな多層スタ

50

ック設計のための一連の結果を提供している。例えば図17Aは、酸化チタン、酸化ケイ素および酸化ジルコニウムを用いた7層構成のための層厚みおよび材料をグラフを用いて示した図である。さまざまな層の厚みによって示されている通り、プロセス34により非周期的層構造が提供される。更に、図17Bは、図17Aに表現されている構造のための電磁放射線波長の一関数としての計算上の反射率を提供している。図17Bに示すように、図17Aの構造は、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たときにおよそ525nmの波長を有し100nm未満の狭い電磁放射線帯域の少なくとも50%を反射する。つまり、図17Aの構造は、広い電磁放射線帯域に曝露された場合に100nm未満の全方向帯域を有し、広帯域放射は、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度でこのような構造の表面上に入射する。

【0046】

10

図18A、18Bは、8層構成およびそれにより生成される全方向反射帯域の類似のグラフを示している。8層構成は、酸化チタンの初期層；酸化ケイ素、酸化チタンおよび酸化ジルコニウムの交互の層；それに続く酸化ケイ素の最終層を有する。図18Bは、このような構造が、およそ525nmで狭い放射線帯域の少なくとも50%を反射する狭い全方向反射帯域を有する。更に、8層構成は、図17の構成と比較した場合に、削減された側波帯を示す。

【0047】

図19は、酸化チタン、酸化ケイ素および酸化ジルコニウムから形成された10層構成についての結果を示す。

【0048】

20

図20を参照すると、酸化チタン、酸化ジルコニウム、クロムおよび酸化ニオブから形成された11層構成が示されている。図20Aは、さまざまな層についてのさまざまな層厚を示し、図20Bは、電磁放射線波長の一関数としての反射率を示す。図20Bから理解されるように、図20Aの構造は、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たときにおよそ525nmで狭い放射線帯域の少なくとも50%を反射する第1の全方向反射帯域を提供する。更に、およそ360nmで赤外線領域内の第2の全方向反射帯域が、図20Aに示す構成によって提供される。

【0049】

図21は、酸化チタン、銀、クロム、酸化ジルコニウムおよび酸化ニオブ材料を用いた12層構成についての類似のグラフおよび波長の一関数としての反射率を提供している。図22は、酸化ケイ素の添加を除いて、図21で使用されたものと同じ材料についての13層構成を示す。

30

【0050】

多層スタック用の層の数を更に削減しようとして、図23に示す3層スタックと図24に示す5層構成を設計するために、プロセス34が使用された。酸化チタンと酸化ケイ素材料を含む3層構成は、図23Bに示した通りの計算された反射率スペクトルを示し、酸化チタン、酸化ケイ素および雲母がプロセス34において使用された5層構成は、図24Bに示した反射率スペクトルを示した。

【0051】

酸化チタン、酸化ケイ素および雲母である同じ材料を用いる7層構成および10層構成を、それぞれ図25、26に示す。図23～図26に示す3層、5層、7層および10層構成についての反射率スペクトルから、このような多層構造が、およそ350nmでの赤外線全方向反射帯域に加えて、例えば約525nmの可視光線内の全方向反射帯域を示すことが理解されよう。

40

【0052】

一実施形態では、多層スタックの層数を更に削減するために、OSC多層スタックを設計し製造するためのプロセスが提供される。このプロセスは、非周期層構造を有するOSC多層スタックを設計し生産するために「ニードル最適化」を含むことができ、1または複数の異なる材料を使用することができる。本開示の目的において、「ニードル最適化」という用語は、メリット関数の最適化を介したOSC多層スタックの数学的最適化を意味

50

する。詳細には、OSC多層スタックは、多重層間の境界から反射される電磁波間の干渉効果に関する特性を有する干渉構造とみなされる。多層スタックの干渉効果は、反射された電磁波の位相および振幅によって決定され、メリット関数が小さくなればなるほど、ターゲットと実際の設計特性の間の対応は密になる。更に、図27に示すように、構造の屈折率プロファイルを本質的に変更する少なくとも1つの新規層が、既存のOSC多層構造内に挿入される。

【0053】

メリット関数は、厚みと屈折率 n を有し、或る点 z において挿入された屈折率プロファイル（ニードルとしても公知）の単一層の変化を考慮している。メリット関数の変化は、新規層の厚みとの関係における級数として表現することができる。

10

【数3】

$$\delta F = P_1(z, n) \delta + P_2(z, n) \delta^2 + \dots \quad (6)$$

ここで、級数の係数は、OSC多層スタックの内部の新規層の位置ならびに新規層の屈折率によって左右される。

【0054】

屈折率はOSC多層スタックを製造するために使用すべき所望の材料に対応する値の表（例えば表3参照）から取り上げることができ、従って、新規層は任意の値をとり得ないということが理解されよう。更に、OSC多層スタックを生産または製造するために使用可能である材料の屈折率を n_1 、 n_2 、... n_j と表示すると、下記式（7）のP関数を、図27に示すように、プロットすることができ、ここで追加の層を挿入するための1または複数の位置はP関数の最も負の値で識別されている。

20

【数4】

$$P(z) = \min_{1 \leq j \leq J} P_j(z, n_j) \quad (7)$$

30

【0055】

例えば、図27において、厚み t_1 、 t_2 および t_3 を有する追加層の z 軸上の位置が示されている。一部の場において、新規層は、初期設計を生産するために使用される材料と同じ材料とすることができ、或いは変形例では、新規層は異なる材料とすることができる。例えば、3つ以上の材料を有するOSC多層スタックの場合については、図27に例示されている通り対応する z 軸上の位置において式（7）の最小値を与える屈折率値として、挿入された新規層の屈折率を選択することができる。

【0056】

40

典型的には、ニードル最適化技術は、初期設計の構造に新規層を挿入する手順と、その後、層の厚みを最適化する対応の手順とを含む。例えば、図28は、ステップ400において初期設計が新規作成されるか入力され、その後、追加層402が挿入されるプロセス40を示している。図27に示すように、追加層を挿入することができる。図27は、多層構造内において、新規層を挿入する位置がP関数が最小値を有する位置によって決定されることを示している。更に新規層のために使用される材料は、P関数についての最小値を与える屈折率から選択可能である。

【0057】

ステップ402において、少なくとも1つの追加層を挿入した後、ステップ404で屈折率を選択すると共に、ステップ406においてメリット関数を最適化することができる

50

。変形例では、屈折率は少なくとも1つの追加層の挿入前に選択可能である。その後、ステップ408でP関数を計算することができ、ステップ410でP関数がゼロより大きいことが判定された場合には、最終設計がステップ412で決定されるとみなされる。ステップ410でP関数がゼロ以下である場合、追加層の厚みが予め設定した値よりも小さいか否かをステップ414で判別することができる。

【0058】

追加層の厚みが予め設定した値以上である場合、すなわち追加で挿入される層（単複）の厚みが、所望の製造技術を用いて生産可能である場合には、ステップ402において1または複数の追加の層を挿入することができ、プロセスは、上述の通りに進行し得る。変形例では、挿入される層の追加層の厚みが予め設定した値よりも小さい場合、すなわち、追加で挿入される層（単複）の厚みを、所望の製造技術を用いて生産できない場合には、プロセスは、ステップ412の最終設計判定へと進むことができる。こうして、プロセスは、所望の光学特性を有するOSC多層スタックを決定する。

10

【0059】

ニードル最適化技術の主要な特性は、以下の通りであると考えられる：

- 1．出発設計の選択は、重要ではない。
- 2．全体の光学的厚みは、出発設計の選択にとってきわめて重要であり得、光学的厚みすなわち出発設計が大きくなると、最終設計の層数はより多くなり、メリット関数値はより低くなる。
- 3．単一層を所与の時点で挿入することができ、変形例では、複数の層を所与の時点で挿入することができる。
- 4．多層スタックの内部で、または所与の基板として、分散性材料を使用することができる。
- 5．該技術内においては、非吸収性、吸収性および分散性材料を使用することができる。
- 6．該技術の範囲内で、所望の光学特性またはターゲットを使用することができる。従って、所望の反射率、彩度、色相シフトなどが、P関数内に取込まれる所望のターゲットであり得る。

20

【0060】

プロセスの追加の教示を示し、かつ本開示の範囲をいかなる形であれ限定しない、最適化OSC多層スタックの実施例を以下に提供する。

30

【0061】

実施例

図29A～図29Fを参照すると、本明細書において開示されている本発明のプロセスを用いて、3層、5層および7層最適化OSC多層スタックを設計した。3層スタックは、2層の TiO_2 と1層の SiO_2 （図29D）を有し、5層スタックは、最終雲母層の追加を伴って SiO_2 と TiO_2 の交互層を有し（図29E）、7層スタックは、最終雲母層を伴って SiO_2 と TiO_2 の交互層を有していた（図29F）、図29D～Fは、図28に例示されたプロセスを通して得られる、それぞれ3層、5層および7層構成のための各層の厚みを提供する。更に、図29Aは、3層および5層最適化OSC多層スタックと、等価13層および31層 HfO_2 - TiO_2 OSC多層スタックとの間の波長に対する反射率の比較を提供する。本開示の目的において「等価」OSC多層スタックという用語は、最適化OSC多層スタックと同じ狭い電磁放射線帯域を反射する四分の一波長周期性設計を有するOSC多層スタックを意味することが理解されよう。

40

【0062】

図29Aに示すように、3層および5層の SiO_2 - TiO_2 最適化OSC多層スタックは、本質的に、13層等価 HfO_2 - TiO_2 OSC多層スタックと同じ反射率を与える。更に、3層および5層最適化 SiO_2 - TiO_2 OSC多層スタックは、13層および31層等価 HfO_2 - TiO_2 OSC多層スタックと比べて低い側波帯を有する。

【0063】

図29Bは、7層 SiO_2 - TiO_2 最適化OSC多層スタックについての波長に対す

50

る反射率を含み、図29Cは、 0° および 45° から見たときの反射率ピークのシフトすなわちその欠如を例示することによって、3層、5層および7層最適化OSC多層スタックの全方向挙動を例示している。

【0064】

3層、5層および7層最適化OSC多層スタックのための彩度および色相シフトに関しては、彩度および色相シフトの結果を図29D～図29Fに示す。これらの図面に示すように、最低の彩度は、3層最適化OSC多層スタックについて示され、最高の彩度は、7層最適化OSC多層スタックについて示されている。更に、色相シフトは、3層最適化OSC多層スタックについて最低であり、5層および8層最適化OSC多層スタックについてほぼ等価であった。

10

【0065】

図30Aを参照すると、 TiO_2 に代えて ZnS が使用された最適化6層OSC多層スタックについての結果が、図29に示す等価13層構成と比較して示されている。さまざまな層の厚みは図30Bに示されている。

【0066】

図31A～図31Dを参照すると、雲母に代えて MgF_2 を使用し、 TiO_2 およびクロム(Cr)を組み込んで8層(図31A、図31B)および6層(図31C、図31D)の最適化OSC多層スタックを生産した。 0° および 45° の角度から見たときの、最適化8層OSC多層スタックおよび図29に示す等価13層スタックについての波長に対する反射率を図31Aに示す。

20

について示されている。更に、図31Cは、 0° および 45° の角度から見たときの6層最適化 TiO_2 -Cr- MgF_2 - SiO_2 OSC多層スタックについての波長に対する反射率を図29に示す13層等価構成と比較して示している。これらの図により例示されているように、8層および6層最適化スタックは双方共、等価13層構成に比べて増大した反射率と等価の全方向挙動を提供する。更に、最適化8層構成の彩度は112であったのに対し、最適化6層構成については、彩度は108であった。所望の光学的特性、費用検討などに応じて、低い彩度と高い色相シフトを、好適な最適化OSC多層スタックを得るための妥協点の一部として使用できるということが理解されよう。

【0067】

図32Aは、 0° および 45° の角度から見たときの最適化5層 SiO_2 - TiO_2 -CrOSC多層スタックの波長に対する反射率を図29に示す13層等価構成と比較して示している。 SiO_2 、 TiO_2 およびCr層の厚みを彩度(C^*)および最大反射率($Max\ R$)と共に図32Bに示す。

30

【0068】

図33Aは、 $0^\circ \sim 45^\circ$ の角度から見たときの5層 TiO_2 -Cr- MgF_2 最適化OSC多層スタックについての波長に対する反射率を、図29に示されている13層等価スタックと比較して示している。 TiO_2 -Cr- MgF_2 層の厚みは、図33Bに示されている。これらの図に示すように、一般に等価の全方向挙動を伴う13層構成に比較して増大した反射率が得られた。

【0069】

図34Aを参照すると、最適化1層、2層および3層OSC多層スタックについての波長に対する反射率の結果が、図34B～図34Dに示す層の厚みを伴う図29に示す13層等価構成と共に示されている。これらの図に示すように、単一の最適化層であっても最高40%の反射率と40の彩度を提供できる(図34B)。

40

【0070】

図35Aは、図35Bに示す層の厚みを伴って 0° および 45° の角度から見たときの最適化5層 ZrO_2 - TiO_2 - Nb_2O_5 OSC多層スタックおよび図29に示す13層等価構成についての波長に対する反射率を示している。

【0071】

既述した実施例から、本明細書に開示されているプロセスを用いて、さまざまなOSC

50

多層スタックを設計し最適化可能であることが理解されよう。更に、材料費用検討、入手可能性などに応じて、該プロセスは、コーティング、顔料などとして使用可能である費用効果性の高いOSC多層スタックを設計するための強力な手段を提供する。同様に、このようなOSC多層スタックの製造は、特定の設計のための所与の材料を提供し、この設計により決定される厚みを有する多層構造を生産することによって実行可能であることもわかる。その後、多層構造をコーティングとして使用することができ、或いは、変形例では、犠牲基板から除去し、顔料、例えば塗料顔料として使用できるような所望のサイズに研削することができる。表2は、ニードル最適化削減層設計のまとめを提供しており、およそ550nmでのピーク反射率は緑色と等価である。

【表2】

10

層数	材料	反射率 (%)	彩度
1	ZnS	50	40
2	ZnS, SiO ₂	50	50
3	ZnS, SiO ₂	50	60
3	TiO ₂ , SiO ₂	62	62
5	TiO ₂ , SiO ₂ , 雲母	76	68
5	TiO ₂ , SiO ₂ , Cr	60	100
5	ZrO ₂ , Nb ₂ O ₅ , TiO ₂ , SiO ₂	50	78
6	SiO ₂ , MgF ₂ , TiO ₂ , Cr	70	108
6	SiO ₂ , 雲母, ZnS	70	108
8	SiO ₂ , ZnS, MgF ₂ , TiO ₂ , Cr	85	112
8	SiO ₂ , TiO ₂ , 雲母	82	84

20

【0072】

以上の開示から、具体的実施形態および実施例が例示目的でのみ提供されていることが理解されよう。従って、実施形態および実施例は、いかなる形であれ本開示の範囲を限定するように意図されておらず、従って明細書は広義に解釈されるべきである。本開示の範囲を定義するのは、特許請求の範囲と全ての等価物である。

30

【0073】

このようにして、これまで利用可能であったものよりも大きい範囲の材料を用いて、所与のほとんど全ての所望の波長のために、全方向構造光を設計し製造することができる。3つ以上の材料を使用する多層構成が完全に新規であることが理解されよう。このような材料としては、金属、半導体、セラミクス、ポリマーおよびそれらの組合せが含まれる。例えば、単なる例示を目的として、下表3は、多層スタックの生産のための例示的材料のリストを提供している。より広い範囲の材料を使用することが有利である状況によって、所望の多層スタック/構造を作るためのより広範囲の製造技術が提供されることが理解されよう。更に、本明細書において開示されている多層スタック/構造は、更に、塗料用顔料などを製造するためにも使用可能である。

40

【表 3】

屈折率材料 (可視光領域)		屈折率材料 (可視光領域)	
材料	屈折率	材料	屈折率
ゲルマニウム(Ge)	4.0-5.0	クロム(Cr)	3.0
テルル(Te)	4.6	硫化錫(SnS)	2.6
アンチモン化ガリウム(GaSb)	4.5-5.0	低多孔質 Si	2.56
ヒ化インジウム(InAs)	4.0	カルコゲナイドガラス	2.6
ケイ素(Si)	3.7	酸化セリウム(CeO ₂)	2.53
リン酸インジウム(InP)	3.5	タングステン(W)	2.5
ヒ酸ガリウム(GaAs)	3.53	窒化ガリウム(GaN)	2.5
リン酸ガリウム(GaP)	3.31	マンガン(Mn)	2.5
バナジウム(V)	3	酸化ニオブ(Nb ₂ O ₅)	2.4
セレン化ヒ素(As ₂ Se ₃)	2.8	テルル化亜鉛(ZnTe)	3.0
CuAlSe ₂	2.75	カルコゲナイドガラス+Ag	3.0
セレン化亜鉛(ZnSe)	2.5-2.6	硫化亜鉛(ZnS)	2.5-3.0
二酸化チタン(TiO ₂) - ゼルゲル	2.36	二酸化チタン(TiO ₂) - 真空被着	2.43
酸化アルミナ(Al ₂ O ₃)	1.75	酸化ハフニウム(HfO ₂)	2.0
酸化イットリウム(Y ₂ O ₃)	1.75	フッ化アルミニウムナトリウム(Na ₃ AlF ₆)	1.6
ポリスチレン	1.6	ポリエーテルスルホン(PES)	1.55
フッ化マグネシウム(MgF ₂)	1.37	高多孔質Si	1.5
フッ化鉛(PbF ₂)	1.6	酸化インジウム錫 ナノロッド(ITO)	1.46
フッ化カリウム(KF)	1.5	フッ化リチウム(LiF ₄)	1.45
ポリエチレン(PE)	1.5	フッ化カルシウム	1.43
フッ化バリウム(BaF ₂)	1.5	フッ化ストロンチウム(SrF ₂)	1.43
シリカ(SiO ₂)	1.5	フッ化リチウム(LiF)	1.39
PMMA	1.5	PKFE	1.6
ヒ酸アルミニウム(AlAs)	1.56	フッ化ナトリウム(NaF)	1.3
シリカゾルゲル(SiO ₂)	1.47	ナノ多孔質シリカ(SiO ₂)	1.23
N, N' ビス(1ナフチル)-4, 4' ジアミ(NPB)	1.7	スパッタシリカ(SiO ₂)	1.47
ポリアミドイミド(PEI)	1.6	真空被着シリカ(SiO ₂)	1.46
硫化亜鉛(ZnS)	2.3 + i(0.015)	酸化ニオブ(Nb ₂ O ₅)	2.1
窒化チタン(TiN)	1.5 + i(2.0)	アルミニウム(Al)	2.0 + i(15)
クロム(Cr)	2.5 + i(2.5)	窒化ケイ素(SiN)	2.1
五酸化ニオブ(Nb ₂ O ₅)	2.4	雲母	1.56
酸化ジルコニウム(ZrO ₂)	2.36	ポリアロマー	1.492
酸化ハフニウム(HfO ₂)	1.9-2.0	ポリブチレン	1.50
フッ化炭素(FEP)	1.34	イオノマー	1.51
ポリテトラフルオロエチレン(TFE)	1.35	ポリエチレン(低密度)	1.51
フッ化炭素(FEP)	1.34	ナイロン(PA)タイプII	1.52
ポリテトラフルオロエチレン(TFE)	1.35	アクリルマルチポリマー	1.52
クロロトリフルオロエチレン(CTFE)	1.42	ポリエチレン(中密度)	1.52
プロピオン酸セルロース	1.46	スチレンブタジエン熱可塑性樹脂	1.52-1.55
酢酸セルロースブチレート	1.46-1.49	PVC(硬質)	1.52-1.55
酢酸セルロース	1.46-1.50	ナイロン(ポリアミド)タイプ6/6	1.53
メチルペンテンポリマー	1.485	尿素ホルムアルデヒド	1.54-1.58
アセタールホモポリマー	1.48	ポリエチレン(高密度)	1.54
アクリル樹脂	1.49	スチレンアクリロニトリル-コポリマー	1.56-1.57
硝酸セルロース	1.49-1.51	ポリスチレン(Heat & Chemical)	1.57-1.60
エチルセルロース	1.47	ポリスチレン(汎用)	1.59
ポリプロピレン	1.49	ポリカルボネート(未充填)	1.586
ポリスルホン	1.633		

【0074】

本開示は、上記の事例に限定されるものではない。これらの事例は、開示の範囲を限定することを意図するものではなく、ここに記載された方法、装置、構成、材料などは、例示的であり、開示の範囲を限定するべく意図されたものではない。当業者は、変更および他の使用方法を実施する。従って、本開示の範囲は、特許請求の範囲によって定義される。

本開示は、下記の態様をさらに含む：

10

20

30

40

50

態様 1

全方向構造色（OSC）多層スタックを設計し製造するための方法において、
 少なくとも 1 つのモジュールを実行するために動作可能なデジタルプロセッサを準備するステップと、

OSC 多層スタックを製造するために使用可能な異なる材料に対応する屈折率値の表を準備するステップと、

初期設計の OSC 多層スタックが屈折率値表から選択される屈折率を伴う少なくとも 1 つの層を有するように、OSC 多層スタックのための初期設計するステップと、

初期設計の少なくとも 1 つの材料と同じまたは異なる屈折率を有した少なくとも 1 つの追加の層を初期設計の OSC 多層スタックに追加して、修正 OSC 多層スタックを作るステップと、

最適化 OSC 多層スタックが、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たときに 500 nm 未満の狭い電磁放射線帯域を反射可能となるように、最適化 OSC 多層スタックが計算されるまでメリット関数モジュールを用いて修正 OSC 多層スタックの各層の厚みを計算するステップとを含む方法。

10

態様 2

修正 OSC 多層スタックが第 1 の屈折率を有する第 1 の層と、第 1 の屈折率と等しくない第 2 の屈折率を有した第 2 の層とを有する態様 1 に記載の方法。

態様 3

修正 OSC 多層スタックが、第 1 の屈折率または第 2 の屈折率と等しくない第 3 の屈折率を有した第 3 の層を有する態様 2 に記載の方法。

20

態様 4

第 1、第 2 および第 3 の屈折率をそれぞれ有する第 1、第 2 および第 3 の材料を準備するステップと、メリット関数モジュールを用いて計算される最適化された厚みを有する第 1、第 2 および第 3 の材料で OSC 多層スタックを製造するステップとを更に含む態様 3 に記載の方法。

態様 5

最適化 OSC 多層スタックが合計 7 層以下の層を有し、等価 13 層 OSC 多層スタックと同様、狭い電磁放射線帯域の少なくとも 75 % を反射する態様 1 に記載の方法。

態様 6

最適化 OSC 多層スタックが、合計 7 層以下の層を有し、等価 13 層 OSC 多層スタックの 25 % 以内の彩度を有する態様 5 に記載の方法。

30

態様 7

最適化 OSC 多層スタックが、等価 13 層 OSC 多層スタックの 10 % 以内の彩度を有する態様 6 に記載の方法。

態様 8

最適化 OSC 多層スタックが合計 7 層以下の層を有し、等価 13 層 OSC 多層スタックの 25 % 以内の色相シフトを有する態様 5 に記載の方法。

態様 9

最適化 OSC 多層スタックが、等価 13 層 OSC 多層スタックの 10 % 以内の色相シフトを有する態様 8 に記載の方法。

40

態様 10

全方向構造色（OSC）多層スタックを設計し製造するための方法において、
 ニードル最適化モジュールを実行するために動作可能なコンピュータを準備するステップと、

OSC 多層スタックを製造するために使用可能な異なる材料に対応する屈折率値の表を準備するステップと、

初期設計の OSC 多層スタックが屈折率値表から選択される屈折率を伴う少なくとも 1 つの層を有する OSC 多層スタックのための初期設計を準備するステップと、

初期設計の少なくとも 1 つの層とは異なる屈折率を有する少なくとも 1 つの追加の層を

50

ニードル最適化モジュールを用いて初期設計のOSC多層スタックに追加し、修正OSC多層スタックを形成するステップと、

等価13層OSC多層スタックに比較して少なくとも75%の反射率で、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たときに500nm未満の狭い電磁放射線帯域を反射するように動作可能なように、最適化OSC多層スタックが計算されるまでニードル最適化モジュールを用いて修正OSC多層スタックの各層の厚みを計算するステップとを含む方法。

態様11

修正OSC多層スタックが第1の屈折率を有する第1の層と、第1の屈折率と等しくない第2の屈折率を有する第2の層とを有する態様10に記載の方法。

態様12

修正OSC多層スタックが、第1の屈折率または第2の屈折率と等しくない第3の屈折率を有する態様11に記載の方法。

態様13

第1、第2および第3の屈折率をそれぞれ有する第1、第2および第3の材料を準備するステップと、メリット関数モジュールを用いて計算される最適化された厚みを有する第1、第2および第3の材料でOSC多層スタックを製造するステップとを更に含む態様12に記載の方法。

態様14

最適化OSC多層スタックが合計7層以下の層を有し、等価13層OSC多層スタックに比較して、狭い電磁放射線帯域の少なくとも75%を反射する態様10に記載の方法。

態様15

最適化OSC多層スタックが、合計7層以下の層を有し、等価13層OSC多層スタックの彩度の25%以内の彩度を有する態様14に記載の方法。

態様16

最適化OSC多層スタックの彩度が、等価13層OSC多層スタックの彩度の10%以内である態様15に記載の方法。

態様17

最適化OSC多層スタックが合計7層以下の層を有し、等価13層OSC多層スタックの色相シフトの25%以内の色相シフトを有する態様14に記載の方法。

態様18

最適化OSC多層スタックの色相シフトが、等価13層OSC多層スタックの色相シフトの10%以内である態様17に記載の方法。

態様19

全方向構造色（OSC）多層スタックを設計し製造するための方法においてニードル最適化モジュールを実行するために動作可能なコンピュータを準備するステップと、

OSC多層スタックを製造するために使用可能な異なる材料に対応する屈折率値の表を準備するステップと、

屈折率値表から選択される屈折率を伴う少なくとも1つの層を有したOSC多層スタックのための初期設計を準備するステップと、

ニードル最適化モジュールを用いて、少なくとも1つの追加の層を初期設計のOSC多層スタックに追加し、第1、第2および第3の屈折率を有する第1、第2および第3の層を有した修正OSC多層スタックを形成するステップと、

等価13層OSC多層スタックに比較して少なくとも75%の反射率で、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の角度から見たときに500nm未満の狭い電磁放射線帯域を反射するように動作可能なように、最適化OSC多層スタックが計算されるまでニードル最適化モジュールを用いて修正OSC多層スタックの各層の厚みを計算するステップと、

それぞれ第1、第2および第3の屈折率を有する第1、第2および第3の材料を準備するステップと、

メリット関数モジュールで計算した最適化された厚みを有するそれぞれ第1、第2およ

10

20

30

40

50

び第3の層の形で第1、第2および第3の材料を用いてOSC多層スタックを製造するステップとを含む方法。

態様20

製造されたOSC多層スタックを白色光の形をした広帯域電磁放射線で照射するステップと、製造されたOSC多層スタックを用いて $0^\circ \sim 45^\circ$ の角度から見たときに500nm未満の狭い電磁放射線帯域を反射するステップとを更に含む態様19に記載の方法。

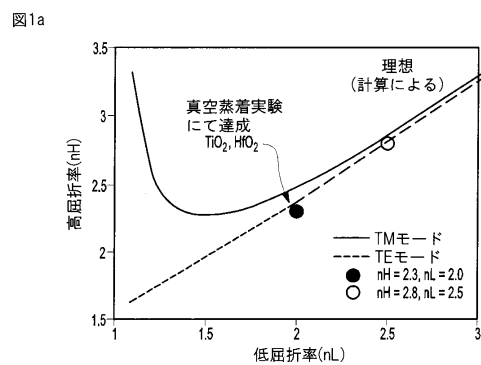
【符号の説明】

【0075】

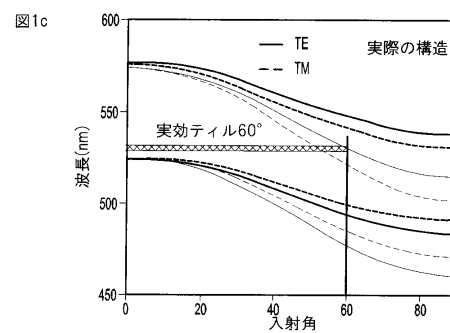
- 10 多層スタック
- 20 多層スタック
- 30 多層スタック
- 32 多層スタック
- 34 プロセス
- 40 プロセス
- 320 層
- 402 追加層

10

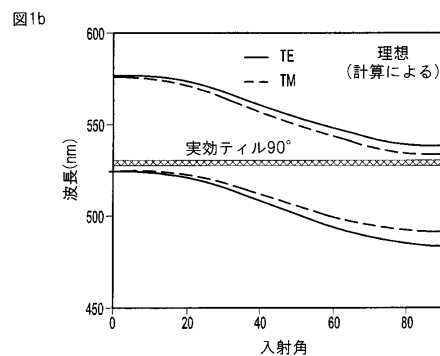
【図1a】



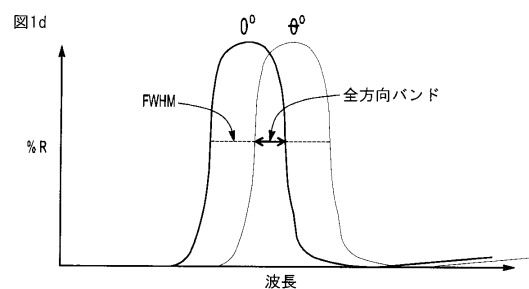
【図1c】



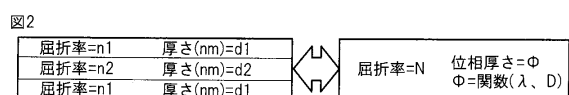
【図1b】



【図1d】

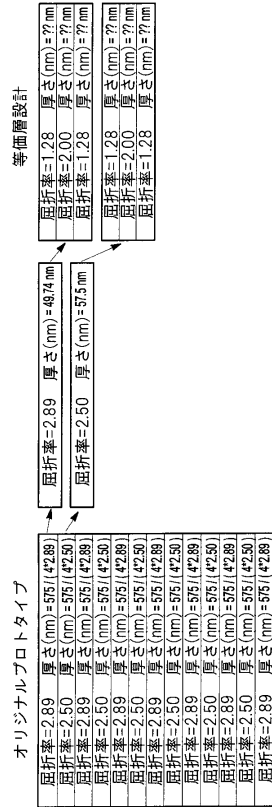


【図2】



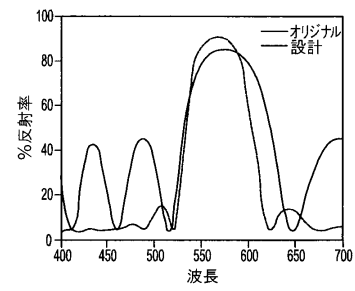
【図 3】

図3



【図 4】

図4



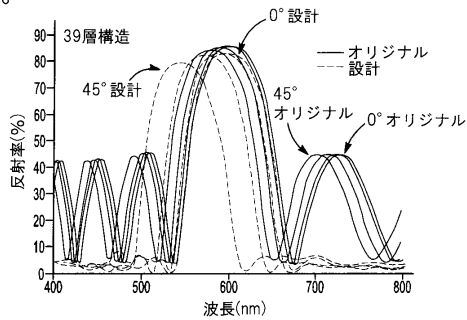
【図 5】

図5

屈折率= N_{high}	厚さ(nm) = $\text{Multi} \cdot \lambda_{\text{ref}} / (8 \cdot N_{\text{high}})$	1. H1 dH1
屈折率= N_{low}	厚さ(nm) = $\text{Multi} \cdot \lambda_{\text{ref}} / (4 \cdot N_{\text{low}})$	2. L1 dL1
屈折率= N_{high}	厚さ(nm) = $\text{Multi} \cdot \lambda_{\text{ref}} / (8 \cdot N_{\text{high}})$	3. H2 dH2
繰り返り構造		...
屈折率= N_{high}	厚さ(nm) = $\text{Multi} \cdot \lambda_{\text{ref}} / (8 \cdot N_{\text{high}})$	37. Hn-1 dHn-1
屈折率= N_{low}	厚さ(nm) = $\text{Multi} \cdot \lambda_{\text{ref}} / (4 \cdot N_{\text{low}})$	38. Ln dLn
屈折率= N_{high}	厚さ(nm) = $\text{Multi} \cdot \lambda_{\text{ref}} / (8 \cdot N_{\text{high}})$	39. Hn dHn

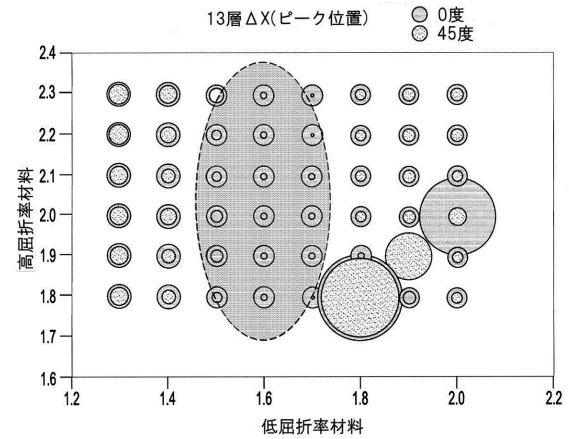
【図 6】

図6



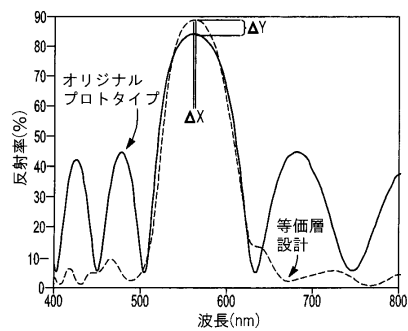
【図 8】

図8

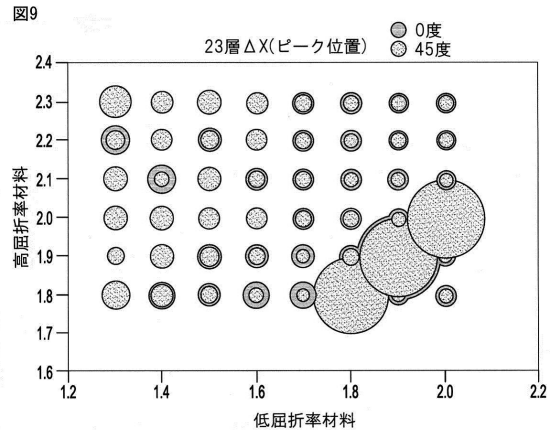


【図 7】

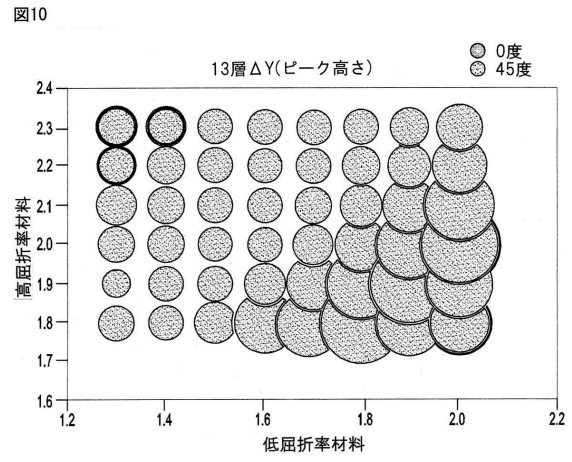
図7



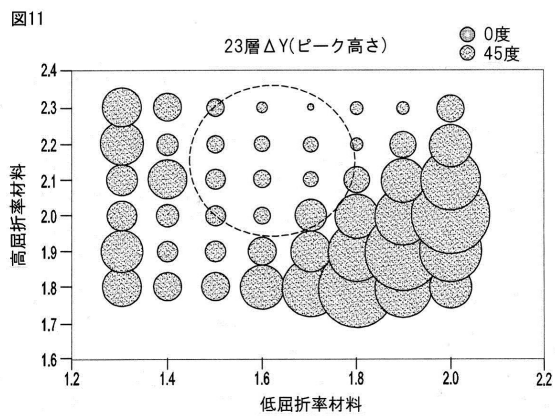
【図 9】



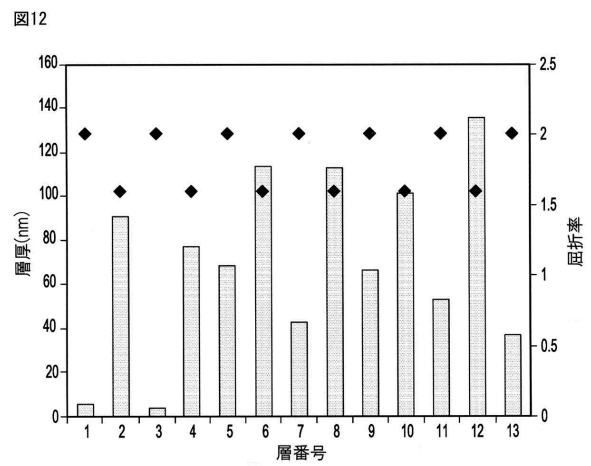
【図 10】



【図 11】

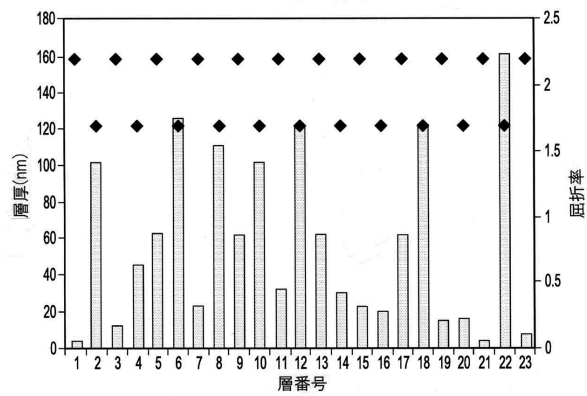


【図 12】



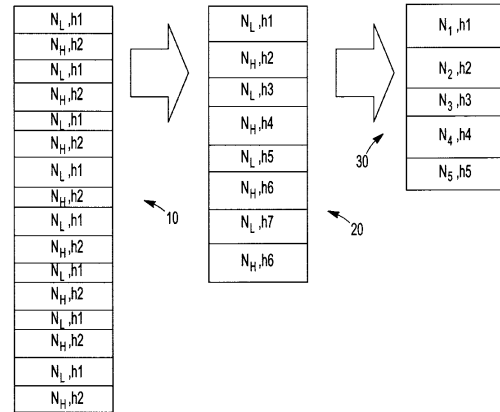
【図 13】

図13



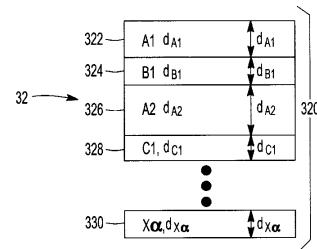
【図 14】

図14



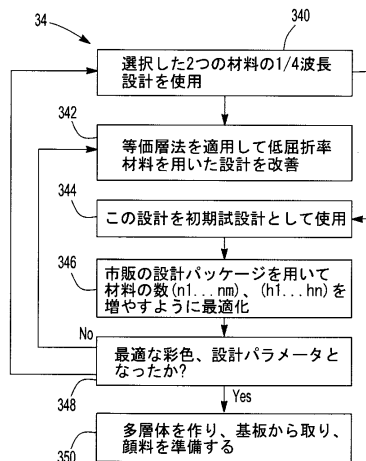
【図 15】

図15



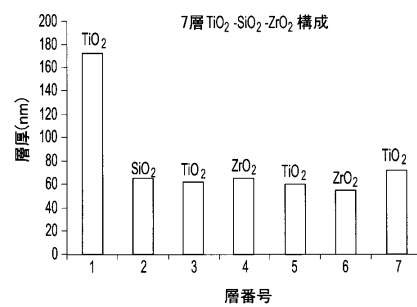
【図 16】

図16



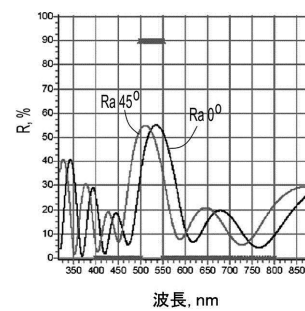
【図 17 A】

図17A



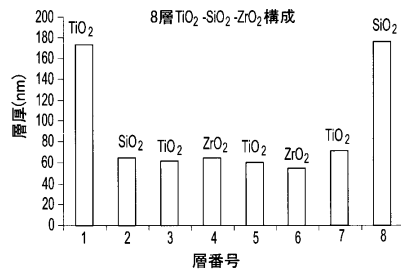
【図 17 B】

図17B



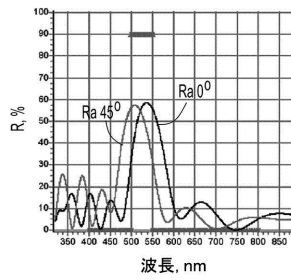
【図 18 A】

図18A



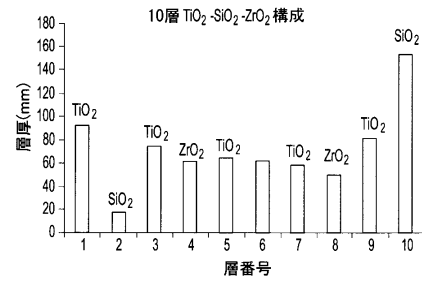
【図 18 B】

図18B



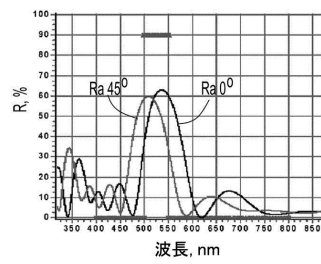
【図 19 A】

図19A



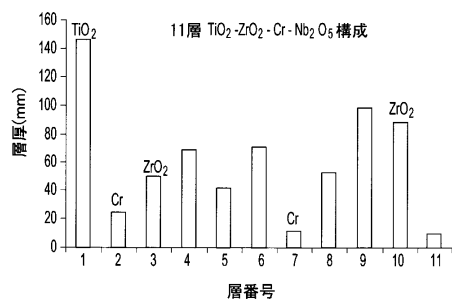
【図 19 B】

図19B



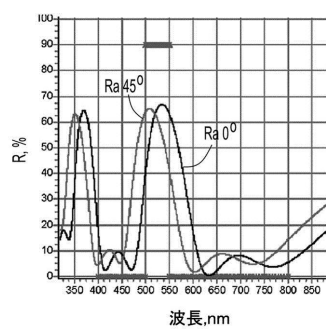
【図 20 A】

図20A



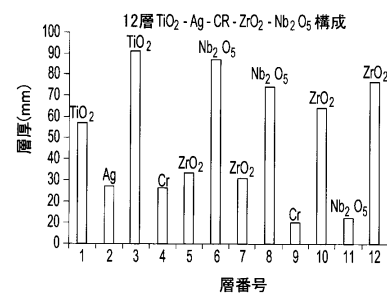
【図 20 B】

図20B



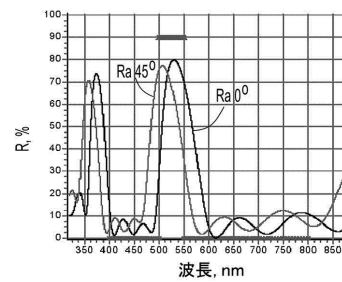
【図 21 A】

図21A



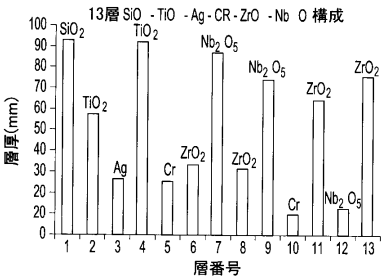
【図 21 B】

図21B



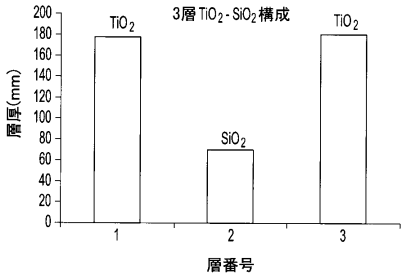
【図 2 2 A】

図22A



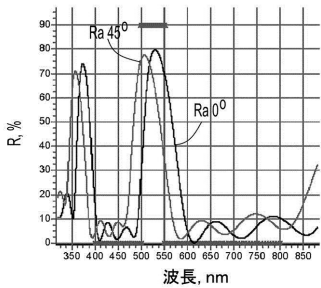
【図 2 3 A】

図23A



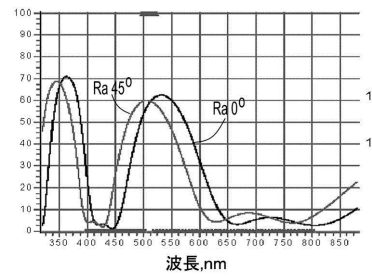
【図 2 2 B】

図22B



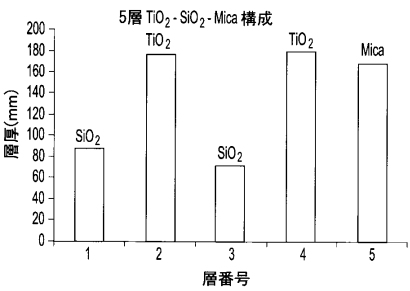
【図 2 3 B】

図23B



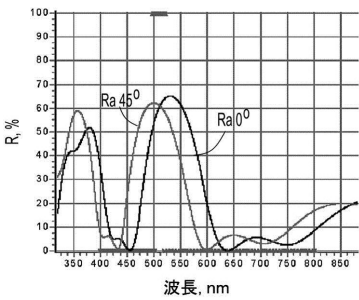
【図 2 4 A】

図24A



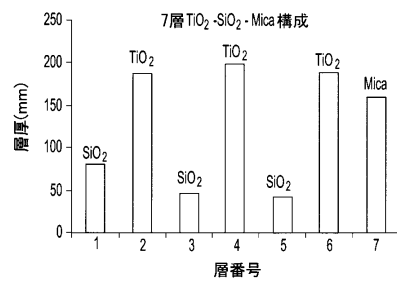
【図 2 4 B】

図24B



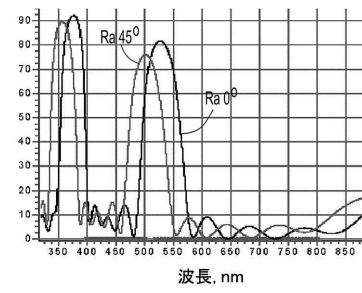
【図 2 5 A】

図25A



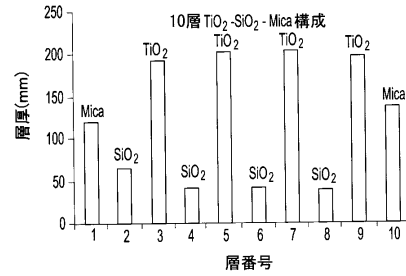
【図 2 5 B】

図25B



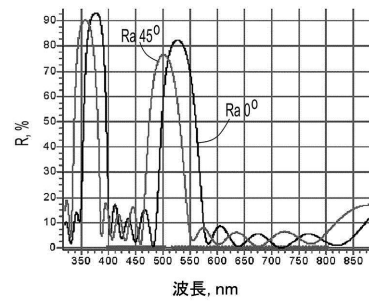
【図 2 6 A】

図26A



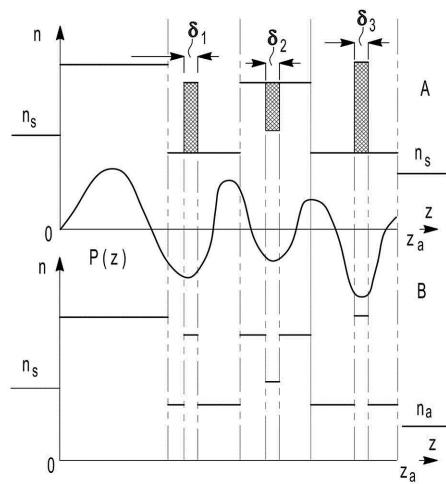
【図 2 6 B】

図26B



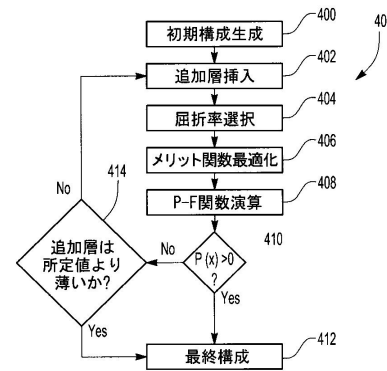
【図 27】

図27



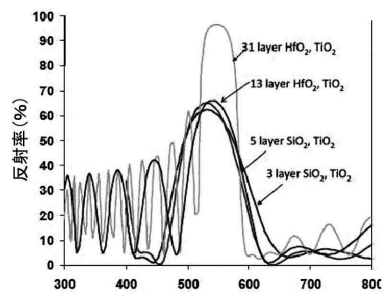
【図 28】

図28



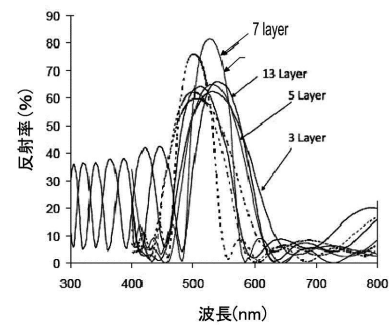
【図 29 A】

図29A



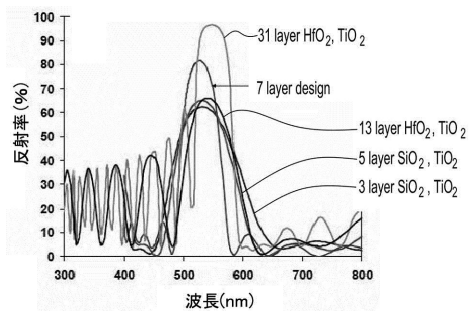
【図 29 C】

図29C



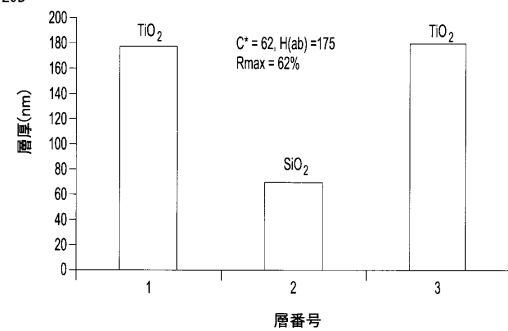
【図 29 B】

図29B



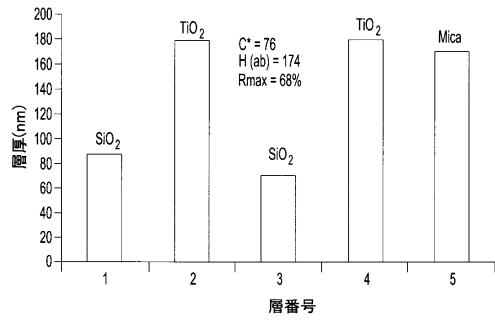
【図 29 D】

図29D



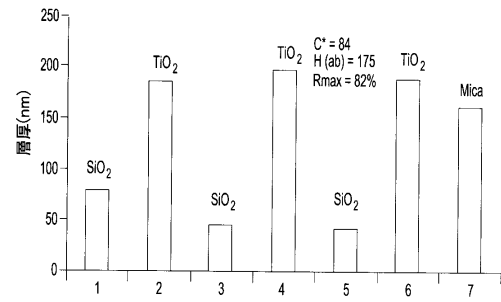
【図29E】

図29E



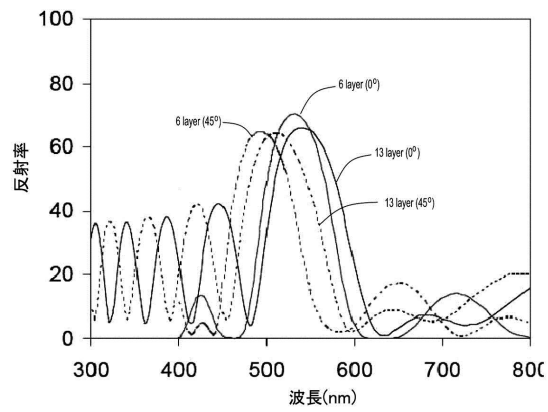
【図29F】

図29F



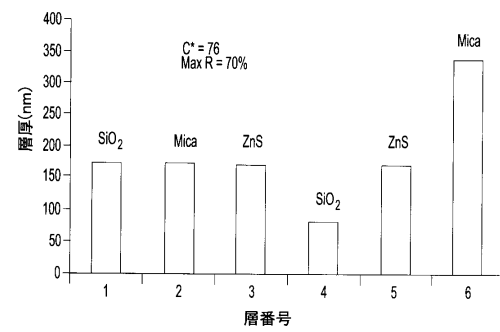
【図30A】

図30A



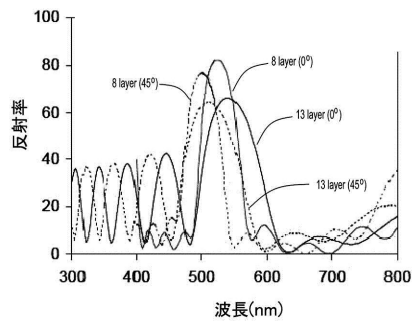
【図30B】

図30B



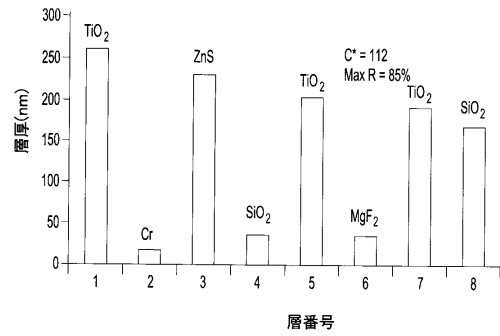
【図 3 1 A】

図31A



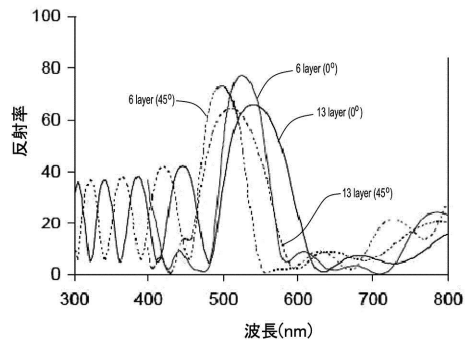
【図 3 1 B】

図31B



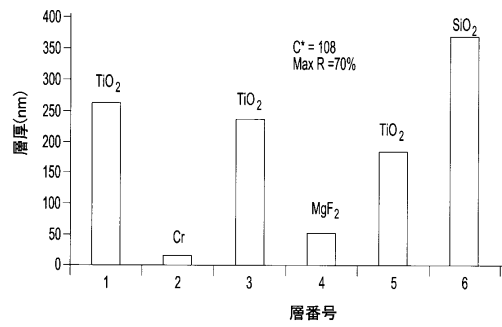
【図 3 1 C】

図31C



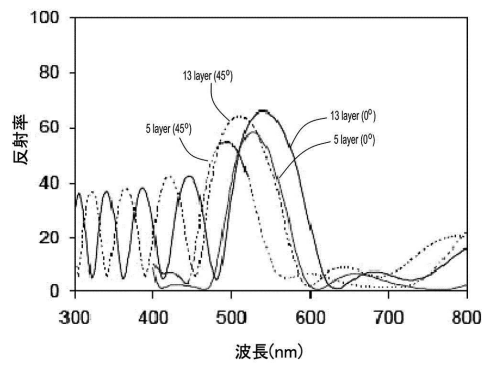
【図 3 1 D】

図31D



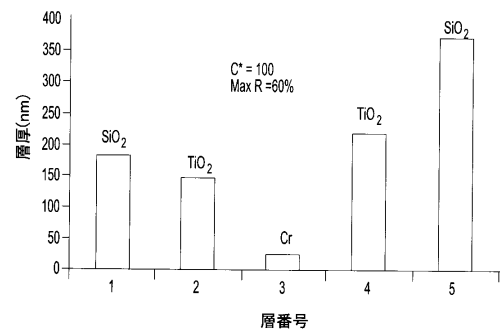
【図 3 2 A】

図32A



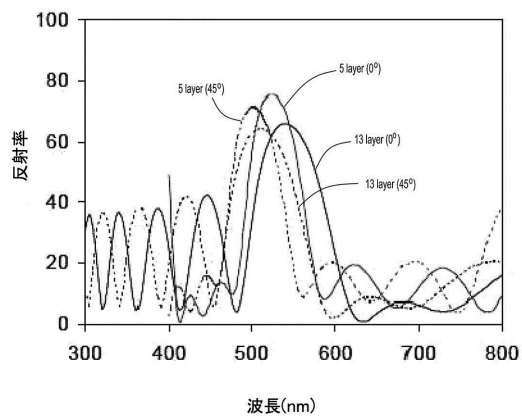
【図 3 2 B】

図32B



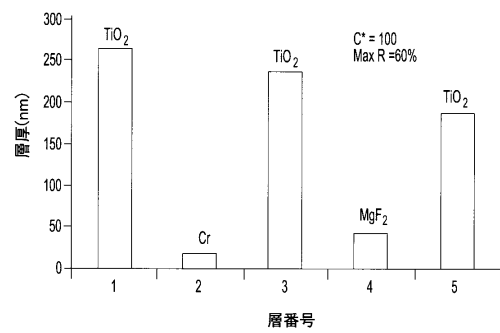
【図 3 3 A】

図33A



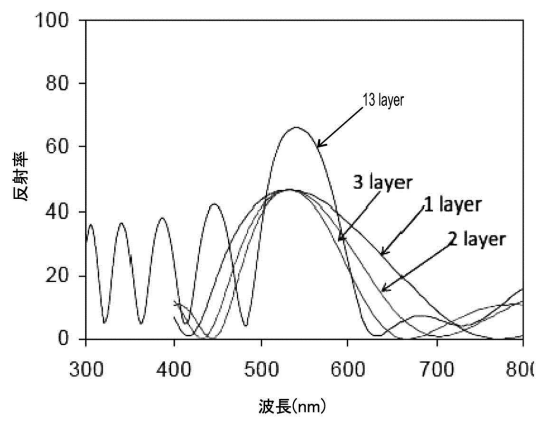
【図 3 3 B】

図33B



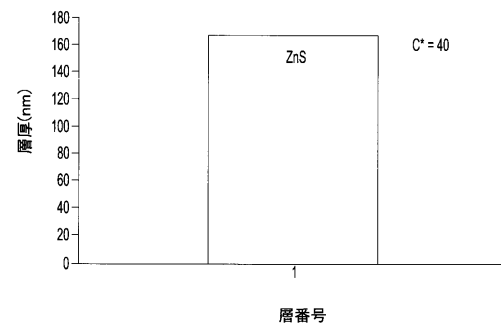
【図 3 4 A】

図34A



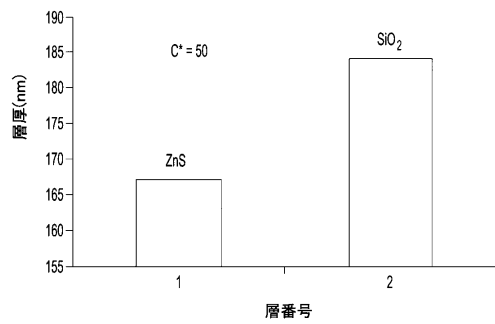
【図 3 4 B】

図34B



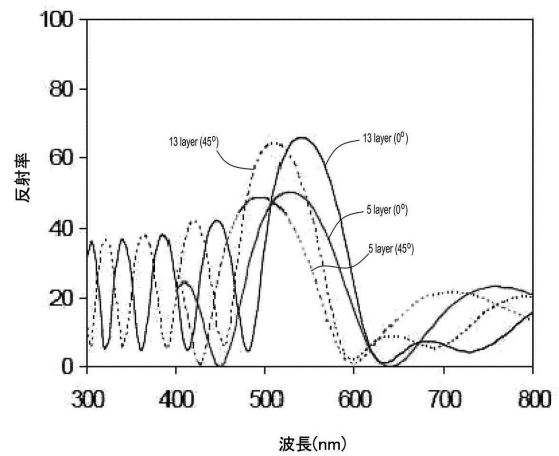
【図 3 4 C】

図34C



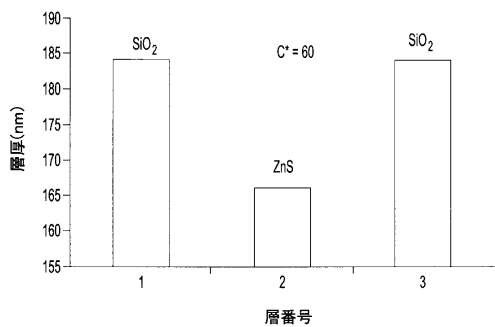
【図 3 5 A】

図35A



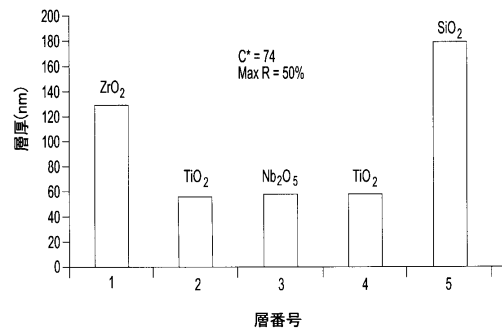
【図 3 4 D】

図34D



【図 3 5 B】

図35B



フロントページの続き

- (74)代理人 100123582
弁理士 三橋 真二
- (74)代理人 100147555
弁理士 伊藤 公一
- (74)代理人 100130133
弁理士 曽根 太樹
- (74)代理人 100171251
弁理士 篠田 拓也
- (72)発明者 デバシシュ パナジー
アメリカ合衆国, ミシガン 4 8 1 0 5 , アナーバー , スプリング ホロウ ユート 3 1 0 4
- (72)発明者 チャン ミンジュアン
アメリカ合衆国, ミシガン 4 8 1 0 5 , アナーバー , フォックス ハント ドライブ 3 5 3 0
- (72)発明者 ウ ソンタオ
アメリカ合衆国, ミシガン 4 8 1 0 8 , アナーバー , ローレルウッド サークル 2 4 8 8
- (72)発明者 石井 正彦
愛知県岡崎市稲熊町山神戸 4 0 - 4 2

審査官 野尻 悠平

- (56)参考文献 特表 2 0 0 2 - 5 3 2 7 5 0 (J P , A)
特開 2 0 0 4 - 1 3 4 7 4 3 (J P , A)
特表 2 0 1 2 - 5 0 9 5 0 7 (J P , A)

- (58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
G 0 2 B 5 / 2 8